

COMPUTEX 2018



COMPUTEX
d&i awards 2018



COMPUTEX

d&i awards 2018

為激發廠商創新、研發能力，並加速整體產業軟硬整合的創新動能，外貿協會委由德國 iF 國際論壇設計公司舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎」(COMPUTEX d&i awards)，在 2018 年邁入第 11 屆。由全球資通訊產業專家、創業者及頂尖工業設計師組成的專業評審團，從上百件的參賽作品中，以「創新與品質」、「功能」、「美學」、「責任」及「定位」等五大標準，評選出優質的資通訊產品，並提供得獎產品全方位的國際宣傳平臺。

隨著全球資訊通訊產業的快速發展，產業已在物聯網基礎架構下，朝向人工智慧世代邁進。2018 年台北國際電腦展以「建構全球科技生態系」為定位，聚焦「人工智慧與機器人 (AI & Robotics)」、「5G」、「區塊鏈 (Blockchain)」、「物聯網技術應用 (IoT applications)」、「創新與新創 (Innovations & Start-ups)」及「電競與虛擬實境 (Gaming & VR)」等六大主題。為使 COMPUTEX d&i awards 與時俱進，參賽類別增加「人工智慧」、「物聯網」、「新創」及「應用及解決方案」，並分別增設 4 項特別獎，以呼應產業趨勢、鼓勵廠商跨界整合創新應用，並提升產業技術發展。

「台北國際電腦展」(COMPUTEX Taipei) 為亞洲最具規模之 B2B 資通訊採購及全球新創企業媒合之重要平臺，每年吸引超過 40,000 名的國際買主來臺參觀及採購，亦是國際指標廠商選擇發布劃時代產品的首選場域。在此，本人謹代表主辦單位外貿協會邀請所有國內外相關業者共襄盛舉，參與此全球資訊通訊產業之年度盛事，一窺產業趨勢與生態系樣貌，也預祝所有參賽廠商獲得佳績！

中華民國對外貿易發展協會
秘書長



iF 國際論壇設計 (The International Forum Design) 為工業設計領導機構之一，自 1953 年起每年舉辦的 iF 設計獎已成為全球最重要的獎項之一。作為一個服務機構，iF 規劃與執行以企業為主的競賽、座談會、研討會、會議及其他活動。它在國際設計界廣闊的聯繫網絡與其正直崇高的形象，獲得所有目標團體的最大認同。

參賽

報名截止日期：2018 年 4 月 30 日

本競賽一律採取線上報名。

請於 iF 官方網站 www.ifworlddesignguide.com 註冊成為會員後，報名參加 2018 年台北國際電腦展創新設計獎。

2018 年台北國際電腦展創新設計獎邀請資訊科技產業相關業者，包括製造商、設計師、業務代表、進口商及專業通路商報名參賽。所有參賽作品應表現出相當程度的創新與設計品質，單一參賽者的作品數沒有限制，參賽作品不得侵犯他人的專利與其他經保護的權利，主辦單位對參賽者之侵權行為概不負責。

您可提交產品、應用程式、項目、傳達或服務，產品之參賽作品必須是原創產品；參賽作品需為報名日起上市不超過兩年或於競賽年度(2018年)即將上市之產品。

如欲參加 2018 年台北國際電腦展創新設計獎之競逐，參賽者需接受並同意相關競賽條款 (<http://ifworlddesignguide.com/terms>)。



參賽類別

- | | |
|--------------------|------------|
| 01 人工智慧與機器人 | 06 雲端與儲存產品 |
| 02 物聯網 | 07 系統與行動網路 |
| 03 應用及解決方案 | 08 硬體設備與軟體 |
| 04 虛擬實境與擴增實境產品及其內容 | 09 影音設備 |
| 05 電競設備與遊戲內容 | 10 週邊與配件 |

評選會議

評審時間：2018 年 5 月 15 日至 16 日

所有參賽者將於 2018 年 5 月 17 日獲知評選結果。

本年度評選作業分兩天進行，對於複雜度較高或需要操作說明之參賽作品，參賽者可增加參與第 1 天的作品演示，參賽者需於 2 分鐘內以英文介紹作品，評審將依照演示內容以及所遞交的作品資訊進行評審；其他所有參賽作品將於評選第 2 天的非演示評審環節中，由國際專家所組成的評審會議以專注、嚴謹、具有建設性的方式針對參賽產品以及報名時所提供的圖文資料進行討論與評選。如參賽者未於特定欄位勾選參與演示環節，即自動歸類參與第 2 天非演示評審環節。不論是否參與演示，所有參賽作品均獲得相同之得獎機會。

台北國際電腦展創新設計獎評審會議為非公開評審活動；評審結果採多數決，評審決定為最終決定，且該決定不具法律追溯權。

評審將自獲獎產品中選出最優秀的設計作品並額外頒予「台北國際電腦展創新設計金質獎」的殊榮。

此外，配合 2018 年台北國際電腦展主題，將由獲獎產品中選出「人工智慧」、「物聯網」、「新創」及「應用及解決方案」4 個主題中，表現令人驚豔之作品，敘頒特別獎。



評選標準

- 創新與品質（技術創新、精緻度、獨特性、完成度與工藝品質）
- 功能（使用性、人體工學、實用性、安全性）
- 美學（美感、情感共鳴、空間概念、情境）
- 責任（生產效能、環保性 / 碳足跡、社會責任、通用設計）
- 定位（品牌適用性、目標族群適用性、差異化）



參賽作品資料遞交

線上資料遞交截止日期：2018年4月30日

您可提交：產品、應用程式、項目、傳達或服務。參賽作品如為產品，必須是可操作之原創實體產品。特殊情況下（如參賽作品過大或是試產樣品）可提交等比例模型參賽。

您可選擇提交實體產品、數位資料、或兩者並陳；如欲提交電子資料請在線上報名表中的 Media 欄位提供影片 URL 網址連結。

參賽作品如需數位內容（如影片、圖像、音樂、語音）或軟體 / 韌體等始可展示其功能者，請務必於送件時預先安裝或儲存相關內容、連結或軟體 / 韌體。

由數個部件所組成的產品或有多款設計的同類型產品，可以系列作品方式報名參賽，惟參賽者必須繳交該系列作品的所有組件供評委會評審。

線上報名需提供以下資料，修改可至報名截止日：

- 基本信息：產品名稱與類型
- 產品圖片：每件產品上傳 1-2 張圖片
- 敘述內文：以英語簡述您的產品（不超過 650 個字符，含空格與標點符號）
- 數位信息：您可上傳作品介紹 PDF 檔案連結或影片連結（以數位資料參與評審者必填）
- 地址資訊：參賽作品需填寫至少一個製造商 / 品牌地址以及設計公司地址

註冊成功後，我們會向您發送電子確認函包含您作品的作品識別碼 (Entry-ID)。請在與我們的所有聯繫上使用此作品識別碼。

參賽作品送件

送達日期：2018年4月20日至5月10日

收件地址：

香港商信可股份有限公司台灣分公司（展覽部）

2018年台北國際電腦展創新設計獎

Entry-ID: 336-xxxxxx; Category no.: xx

臺北市中山區 10478 民生東路三段 51 號 2 樓

收件人：

李美宛 小姐
+886.2.2503.0101 #198
vicky.v.li@dbschenker.com

尤聰政 先生
+886.2.2503.0101 #192
peter.yiu@dbschenker.com

參賽作品如為實品，必須為可操作的原始產品。請提供組裝完整、可直接測試的產品，iF 不負責協助組裝。

自組裝與自拆卸

自組裝日期：2018年5月13至14日

自拆卸日期：2018年5月17日

自組裝與自拆卸僅開放給予產品過大或組裝複雜的產品以及參與演示的作品；參賽者可以 e-mail（請寄至 tobie.lee@ifdesign.tw）申請參與自組裝 / 自拆卸，iF 保留是否接受該申請的權利。

所有參與演示評審環節的參賽者將自動歸為「自組裝」作品；參賽者將於指定時間內至評審會場自行架設 / 拆卸作品，詳細資訊將個別通知。



運輸與保險

請以郵寄、快遞或委託貨運承攬公司等方式將實體產品寄送給我們的物流夥伴台灣信可，iF 將不負擔任何運費，請務必以符合進出口規定及完稅後交貨 (Delivered Duty Paid) 的方式寄送。

跨國寄送之產品建議委託有正規報關服務的貨運承攬公司寄送，高單價產品建議以暫准通關 (Carnet) 方式報關，以為您節省進口關稅。若採用快遞寄送，請於貨運提單勾選「關稅由出口商支付」。遇快遞不提供報關服務，或無法處理清關業務時，iF 將委託物流夥伴台灣信可清關，並向參賽者酌收每次 NT\$2,500 (另加 5% 營業稅) 之清關代辦費。此費用不含關稅，將由 iF 開出發票向參賽者請款。

產品應採用可回收再利用的包裝材料，參賽者須自行承擔任何因損壞產生的費用或其他附加費用。主辦單位對遞交的產品在運送當中或展覽期間不負擔保管責任以及保險費用，我們建議您對您的產品加保運送及展示的相關保險，避免可能遭受到破損、毀壞及竊盜產生的損失。

重要日期

報名期限	2018 年 4 月 30 日
送件期限	2018 年 4 月 20 日至 5 月 10 日
自行組裝	2018 年 5 月 13 至 14 日
評選會議	2018 年 5 月 15 至 16 日
自行拆卸	2018 年 5 月 17 日
評審結果	2018 年 5 月 17 日
頒獎典禮	2018 年 6 月 4 至 5 日
獲獎發布	2018 年 6 月 5 日

iF 世界設計指南
台北國際電腦展官方網站
獎項文宣品
公關新聞

獲獎作品將於 2018 年 COMPUTEX d&i awards 專區及全球重要資訊大展展出。

費用

	非展商	展商	新創公司
參賽費用	\$ 5,000/件	\$ 2,000/件	\$ 2,000/件
獲獎者收費	\$ 60,000/件	\$ 35,000/件	\$ 17,500/件

以上所列費用以新臺幣計，皆為款項淨額，需額外加收 5% 營業稅。報名費包含評選會議籌辦和審查之服務。報名費發票將於報名截止日 4 月 30 日後開立，報名後無論您最終是否遞交產品參與評選，均需付款。參賽者可免費取消報名，但需於報名截止日前以電子郵件通知 tobie.lee@ifdesign.tw，逾期取消者仍需支付全額報名費。

獲頒台北國際電腦展創新設計獎之參賽作品將獲得「獲獎者服務」套裝，所有獲獎者必須參與及接受，相關費用將於獲獎後以單筆的方式開立發票。



獲獎者服務

獲獎者將享有以下服務：

- 2018 年台北國際電腦展創新設計獎獲獎標誌使用權
- 展示獎牌 1 面，金質獎以及特別獎將另頒發獎座
- 獲獎產品將於台北國際電腦展中展出，並有機會在各大國際資訊通信科技展中展出
- 受邀參與本展國際記者會同場辦理之創新設計獎頒獎典禮
- 得獎產品在 iF 世界設計指南及 COMPUTEX 官方網站線上展示
- 公關新聞

線上報名

www.ifworlddesignguide.com

主辦單位



中華民國對外貿易發展協會
台北市 11011 信義路五段 5 號

賴俞伶
P. +886.2.2725.5200 Ext. 2631
F. +886.2.2725.3501
yuling@taitra.org.tw



iF 藝符設計有限公司
台北市信義區 11072 光復南路 133 號

李語婕
董晏廷
P. +886.2.2766.7007
F. +886.2.2767.8007
tobie.lee@ifdesign.tw
amber.tung@ifdesign.tw

本簡章有效期限至 2018 年 6 月